Data Sheet
Fujitsu CELSIUS M770

Wprowadzanie pomysłów w życie

W firmie Fujitsu jesteśmy dumni z pracy naszych inżynierów, którzy umożliwili zoptymalizowanie stacji roboczej CELSIUS M770 pod kątem dzisiejszych wyzwań zawodowych i technicznych. Dzięki temu jest to idealny komputer stacjonarny służący do obsługi nowoczesnych aplikacji CAD, programów dla inżynierów oraz wymagających aplikacji multimedialnych i rozrywkowych.

Wydajność, na którą można liczyć

Wysoka wydajność dzięki wielu profesjonalnym funkcjom

- 1. generacja procesorów Intel® Xeon® W
- Obsługa systemu Windows 10 Pro for Workstations
- Obsługa maksymalnie 256 GB pamięci DDR4 z częstotliwością 2666 MHz
- Karta Fujitsu SSD PCIe (do 2 x 1 TB)

Inteligentny dostęp i zabezpieczenia

Połączenie innowacji użytkowych i bezpieczeństwa

- Technologia cold-plug: dostęp do dysku przez tacę z przodu urządzenia
- Opcjonalna blokada zabezpieczająca (boczne drzwi i dostęp z przodu)
- Czujnik wykrywania włamań wbudowany w zasilacz

Inteligentne działanie i zasilanie

Doskonałość w zakresie konstrukcji

- Łatwe serwisowanie: konstrukcja bez kabli, zielone punkty obsługowe
- Zasilanie cyfrowe służące do obsługi IPMI FRU (śledzenie danych)
- Montaż w szafie (4U)

Wyprodukowany w Niemczech

Od projektowania po produkcję — jakość „prosto z Niemiec", której możesz zaufać.

- Wszechstronne testy w certyfikowanych laboratoriach firmowych przeprowadzane pod kątem nieustannej pracy
- Inteligentne, 3-kanałowe zarządzanie ciepłem
- Bardzo cicha praca: 20 dB(A)
- Nagroda iF GOLD AWARD 2018

Jesteśmy gotowi na wirtualną rzeczywistość (VR)

Ciesz się rzeczywistością wirtualną w czasie rzeczywistym przy niskim poziomie latencji i wysokiej liczbie wyświetlanych klatek na sekundę

Podzespoły

	Procesor Intel® Xeon® W-2155 (10 rdzeni, 3.30 GHz, (do 4,5 GHz))	
	Procesor Intel® Xeon® W-2145 (8 rdzeni, 3.70 GHz, (do 4,5 GHz))	
	Procesor Intel® Xeon® W-2135 (6 rdzeni, 3.70 GHz, (do 4,5 GHz))	
	Procesor Intel® Xeon® W-2133 (6 rdzeni, 3.60 GHz, (do 3,9 GHz))	
	Procesor Intel® Xeon® W-2125 (4 rdzenie, 4.00 GHz, (do 4,5 GHz))	
	Procesor Intel® Xeon® W-2123 (4 rdzenie, 3.60 GHz, (do 3,9 GHz))	
	Procesor Intel® Xeon® W-2104 (4 rdzenie, 3.20 GHz)	
	Procesor Intel® Xeon® W-2102 (4 rdzenie, 2.90 GHz)	
	Technologia Intel vPro™	
Systemy operacyjne		
Wstępnie zainstalowany system operacyjny	Windows 10 Pro for Workstations	Windows 10 Pro for Workstations
Zgodny system operacyjny	Windows 7 Professional (available through downgrade rights from Windows 10 Pro) Linux	Windows 7 Professional (available through downgrade rights from Windows 10 Pro) Linux
Uwagi dotyczące systemu operacyjnego	Certyfikacja Red Hat© Enterprise Linux Certyfikacja SUSE Enterprise Desktop Certyfikacja SUSE Enterprise Server Wsparcie dla systemu Windows 10: po zakończeniu okresu obowiązywania produktu firma FUJITSU będzie nadal testować i wspierać wszystkie nadchodzące nowe wersje systemu Windows 10 przez okres maksymalnie 5 lat, w zależności od dostępnego rozszerzenia usług sprzętowych w ramach dodatkowych gwarancji FUJITSU. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji „FUJITSU Service Statement for Windows 10 Semi-Annual-Channel Support" pod adresem http://support.ts.fujitsu.com.	Certyfikacja Red Hat© Enterprise Linux Certyfikacja SUSE Enterprise Desktop Certyfikacja SUSE Enterprise Server Wsparcie dla systemu Windows 10: po zakończeniu okresu obowiązywania produktu firma FUJITSU będzie nadal testować i wspierać wszystkie nadchodzące nowe wersje systemu Windows 10 przez okres maksymalnie 5 lat, w zależności od dostępnego rozszerzenia usług sprzętowych w ramach dodatkowych gwarancji FUJITSU. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji „FUJITSU Service Statement for Windows 10 Semi-Annual-Channel Support" pod adresem http://support.ts.fujitsu.com.
8 GB (1 8 GB) DDR4, zarejestrowana, ECC, 2,666 MHz		
16 GB (1 16 GB) DDR4, zarejestrowana, ECC, 2,666 MHz		
32 GB (1 32 GB) DDR4, zarejestrowana, ECC, 2,666 MHz		
Grafika	Ultra-high-end 3D: NVIDIA® Quadro® GV100, 32 GB, PCIe x16, 4 x DisplayPort	
	Ultra-high-end 3D: NVIDIA® Quadro® P6000, 24 GB, PCIe x16, 1 x Dual Link DVI-D, 4 x DisplayPort	
	Ultra-high-end 3D: NVIDIA® Quadro® P5000, 16 GB, PCIe x16, 1 x Dual Link DVI-D, 4 x DisplayPort	
	High-end 3D: AMD Radeon™ Pro WX 7100 , 8 GB, PCIe x16, 4 x DisplayPort	
Grafika	High-end 3D: NVIDIA® Quadro® P4000, 8 GB, PCIe x16, 4 x DisplayPort	
	Midrange 3D: NVIDIA® Quadro® P2000, 5 GB, PCIe x16, 4 x DisplayPort	
	Midrange 3D: AMD Radeon™ Pro WX 5100, 8 GB, 320 procesorów strumieniowych, PCIe x16, 4 x DisplayPort	
Grafika	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P1000, 4 GB, PCIe x16, 4 x miniDP	
	Entry 3D: AMD Radeon™ Pro WX 3100, 4 GB, 320 procesorów strumieniowych, PCIe x16, 1 x DisplayPort, 2 x miniDP	
	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P600, 2 GB, PCIe x16, 4 x miniDP	
Grafika	Entry 3D: AMD Radeon™ Pro WX 2100, 2 GB, 320 procesorów strumieniowych, PCIe x16, 1 x DisplayPort, 2 x miniDP	
	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P620, 2 GB, PCIe x16, 4 x miniDP	
	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P400 , 2 GB, PCIe x16, 3 x miniDP	
	Remote Graphics: Podwójna karta dostępu zdalnego CELSIUS, PCIe x1, 2 x miniDP, PCoIP	
	Remote Graphics: Poczwórna karta dostępu zdalnego CELSIUS, PCIe x1, 4 x miniDP, PCoIP	
	Others: DP do DVI-D (pojedyncze połączenie), kabel-przejściówka	
	Others: Kabel-przejściówka MiniDP–DP	
Dyski twarde (wewnętrzne)	SSD PCIe, Pamięć 1000 GB U.2, 2,5 cala, kluczowe dla firm	
	SSD PCIe, Pamięć 500 GB U.2, 2,5 cala, kluczowe dla firm	
	SSD SATA III, 960 GB — wysoka wytrzymałość, 3DWPD, 2,5 cala	
	SSD SATA III, 480 GB — wysoka wytrzymałość, 3DWPD, 2,5 cala	
	SSD SATA III, 240 GB — wysoka wytrzymałość, 3DWPD, 2,5 cala	

Dyski twarde (wewnętrzne)	SSD PCIe, Moduł M.2 NVMe Highend 1024 GB
	SSD PCIe, Moduł M.2 NVMe Highend 512 GB
	SSD PCIe, Moduł M.2 NVMe Highend 256 GB
	SSD PCIe, Dysk 2×1024 GB M.2 NVMe Highend
	SSD PCIe, Dysk 2×512 GB M.2 NVMe Highend
	SSD PCIe, Dysk 2×256 GB M.2 NVMe Highend
	SSD PCIe, Dysk 1×1024 GB M.2 NVMe Highend
	SSD PCIe, Dysk 1×512 GB M.2 NVMe Highend
	SSD PCIe, Dysk 1×256 GB M.2 NVMe Highend
	SSD PCIe, Moduł M.2 NVMe 1024 GB
	SSD PCIe, Moduł M.2 NVMe 512 GB
	SSD PCIe, Moduł M.2 NVMe 256 GB
	SSD PCIe, Dysk 2×1024 GB M.2 NVMe
	SSD PCIe, Dysk 2×512 GB M.2 NVMe
	SSD PCIe, Dysk 2×256 GB M.2 NVMe
	SSD PCIe, Dysk 1×1024 GB M.2 NVMe
	SSD PCIe, Dysk 1×512 GB M.2 NVMe
	SSD PCIe, Dysk 1×256 GB M.2 NVMe
	SSD SATA III, 1024 GB, 2,5 cala
	SSD SATA III, 512 GB, 2,5 cala
	SSD SATA III, 256 GB, 2,5 cala
	SSD SATA III, 512 GB, 2,5 cala, SED
	SSD SATA III, 256 GB, 2,5 cala, SED
	Dysk twardy SAS, 10 000 obr./min, 1800 GB, 2,5 cala
	Dysk twardy SAS, 10 000 obr./min, 1200 GB, 2,5 cala
	Dysk twardy SAS, 10 000 obr./min, 900 GB, 2,5 cala
Dyski twarde (wewnętrzne)	Dysk twardy SAS, 10 000 obr./min, 600 GB, 2,5 cala
	Dysk twardy SATA III, 7 200 obr./min, 6 000 GB, 3,5 cala, kluczowe dla firm
Dyski twarde (wewnętrzne)	Dysk twardy SATA III, 7 200 obr./min, 4000 GB, 3,5 cala, kluczowe dla firm
	Dysk twardy SATA III, 7 200 obr./min, 2000 GB, 3,5 cala, kluczowe dla firm
	Dysk twardy SATA III, 7 200 obr./min, 1000 GB, 3,5 cala, kluczowe dla firm
	Dysk twardy SATA III, 7 200 obr./min, 2000 GB, 2,5 cala, kluczowe dla firm
	Dysk twardy SATA III, 7 200 obr./min, 1000 GB, 2,5 cala, kluczowe dla firm
	Dysk twardy SATA III, 7 200 obr./min, 2000 GB, 3,5 cala
	Dysk twardy SATA III, 7 200 obr./min, 1000 GB, 3,5 cala
	Dysk twardy SATA III, 7 200 obr./min, 500 GB, 3,5 cala
Uwagi dotyczące dysków twardych	Przy określaniu pojemności dysków twardych, jeden gigabajt to miliard bajtów. Gotowość całodobowej pracy (wymagane kluczowe dla firm dyski twarde, dyski twarde SAS lub wytrzymałe dyski SSD) Do 20 GB miejsca na dysku zostaje zarezerwowane dla potrzeb przywracania systemu SED (napęd samoszyfrujący) SSD
Napędy (opcjonalne)	Czytnik wielu kart, 24 w 1, USB 2.0, 3,5 cala
	DVD-ROM
	DVD Super Multi
	DVD Super Multi, ultra slim (taca)
	Napęd BD Triple Writer SATA, ultra slim (taca)
Kontroler SCSI / SAS	LSI RAID Ctrl SAS 1GB (D3216) RAID 5/6 Ctrl. 12 Gbit/s 8 ports int.
	LSI RAID Ctrl SAS (D3327) RAID 0/1 Ctrl. 12 Gbit/s 8 ports int.
	Intel VROC HW key Standard M.2
	Intel VROC HW key Premium U.2

Dodatkowe karty/komponenty interfejsu (opcjonalne)	
	Interfejs eSATA
	Karta sieciowa Intel 2x1 Gb Ethernet I350-T2
	PLAN EP X550-T2 2x10GBASE-T
	WLAN 802.11ac (2x2) PCIe x1 FH and BT 4.1 (tylko wyznaczone regiony, do BT 4.2 w zależności od wersji systemu operacyjnego)
	WLAN 802.11ac (2x2) PCIe x1 FH (tylko wyznaczone regiony)
	Podwójna karta szeregowa PCIe x1

Jednostka podstawowa

Jednostka podstawowa	CELSIUS M770 (S26361-K1507-V115)	CELSIUS M770power (S26361-K1507-V415)
Płyta główna		
Typ płyty głównej	D3498-A	
Wielkość	rozszerzone ATX	
Chipset	Intel® C422	
Gniazdo procesora	Gniazdo R4	
Maksymalna liczba procesorów	1	
Obsługiwana pojemność pamięci RAM (maks.)	256 GB	
Gniazda pamięci	8 DIMM (DDR4) ECC	
Częstotliwość pamięci	2,666 MHz	
Uwagi dotyczące pamięci	4 kanały pamięci z obsługą maksymalnie 2 modułów pamięci DIMM na kanał. W celu uzyskania wydajności trybu czterokanałowego należy zamówić co najmniej 4 moduły pamięci, a wydajność w przeliczeniu na kanał musi być taka sama. Działanie pamięci DDR4 2666 MHz może być spowolnione do 2400 lub 2133 w zależności od procesora.	
LAN	10/100/1 000 MBit/s Intel® I219LM	
Wersja systemu BIOS	AMI Aptio V	
Funkcje systemu BIOS	BIOS Flash EPROM, aktualizacja przez oprogramowanie Odzyskiwanie BIOS Ujednolicony rozszerzalny interfejs oprogramowania sprzętowego (UEFI)	
Typ audio	Na płycie	
Koder-dekoder audio	Realtek ALC671	
Funkcje audio	Dźwięk High Definition	
Zintegrowany kontroler I/O		
Serial ATA łącznie	8	
z tego SATA III	8	
Funkcje kontrolera	Serial ATA III (6 Gbit) NCQ AHCI RAID 0/1/5/10	
S26361-K1507-V115 CELSIUS M770		
Audio: wejście (tylne)	1	
Audio: wyjście (tylne)	1	
Audio: wejście	1	
Audio: wyjście	1	
Głośniki wewnętrzne	1	
USB 2.0 łącznie	2 opcjonalne poprzez panel przedni	
USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) łącznie	6	
USB 3.1 Gen2 łącznie	2 opcjonalne poprzez panel przedni	
USB przód	2 × USB 2.0; 2 × USB 3.1 (Gen1); opcjonalnie: 2 × USB 3.1 typu C (Gen2) zamiast 2 × USB 2.0	

S26361-K1507-V115 CELSIUS M770		
Tylny port USB	6	
Wewnętrzny port USB	3, z tego 1 typ A	
Ethernet (RJ-45)	1	
eSATA	1 (opcja)	
Uwagi dotyczące modułu interfejsu	Funkcja ładowania Anytime USB Charge	
Wnęki		
Łączna liczba wnęk dyskowych	7	
Wewnętrzne wnęki 2,5-calowe	4	
Wewnętrzne wnęki 3,5-calowe	4	
Zewnętrzne wnęki 3,5-calowe	1	
Zewnętrzne wnęki 5,25-calowe	1	
Uwagi dotyczące wnęk dyskowych	Razem 4 tace na dyski 3,5"/2,5", dostępne od przodu (dostęp w trybie cold-plug)	
M.2-2280	1 x na płycie głównej (w przypadku modułów PCIe SSD)	
Gniazda		
PCI-Express 3.0 x1	2 x (340 mm / 13.39 ") Pełna wysokość	
PCI-Express 3.0 x4	2 x (340 mm / 13.39 ") Pełna wysokość	
PCI-Express 3.0 x8	1 x (200 mm) Pełna wysokość	
PCI-Express 3.0 x16	2 x (340 mm / 13.39 ") Pełna wysokość	
Nazwa karty graficznej		
Uwagi dotyczące grafiki	NVIDIA® Quadro® P6000, P5000 i P4000 z obsługą połączenia SLI	
Wartości elektryczne		
Uwaga dotycząca zużycia energii	225 W, w zależności od konfiguracji	400 W, w zależności od konfiguracji
Zakres napięcia znamionowego	100 V - 240 V	100 V - 240 V
Zakres częstotliwości znamionowej	50 Hz - 60 Hz	50 Hz - 60 Hz
Zakres napięcia roboczego	90 V - 264 V	90 V - 264 V
Zakres częstotliwości liniowej podczas pracy	47 Hz - 63 Hz	47 Hz - 63 Hz
Maks. wyjście jednego zasilacza	450 W, wydajność do 90%	800 W, wydajność do 90%
Korekcja współczynnika mocy/ aktywna moc	aktywne	aktywne
Moc zasilacza	2 szyny zasilania układu graficznego (na płycie głównej)	2 szyny zasilania układu graficznego (na płycie głównej)
Poziom hałasu standardowej konfiguracji (Dysk twardy, ODD)		
Odnośne procesory dla hałasu	Procesor 140 W Thermal Design Power (TDP)	Procesor 140 W Thermal Design Power (TDP)
Opis / uwagi dotyczące norm hałasu	Poziom dźwięku A Lwad (w B) / poziom dźwięku A związany z miejscem pracy LpAm (w dB(A))	Poziom dźwięku A Lwad (w B) / poziom dźwięku A związany z miejscem pracy LpAm (w dB(A))
Standardowy hałas trybu pracy: Aplikacje biurowe 2.0	3,7 B / 21 dB (A) (osoby w pobliżu)	3,7 B / 21 dB (A) (osoby w pobliżu)
Standardowy hałas trybu pracy: Obciążenie procesora CPU 50%	3,6 B / 20 dB (A) (osoby w pobliżu)	3,6 B / 20 dB (A) (osoby w pobliżu)
Standardowy hałas trybu pracy: Obciążenie procesora CPU 90%	3,7 B / 20 dB (A) (osoby w pobliżu)	3,7 B / 20 dB (A) (osoby w pobliżu)
Standardowy hałas trybu pracy: Tryb bezczynności	3,5 B / 19 dB (A) (osoby w pobliżu)	3,5 B / 19 dB (A) (osoby w pobliżu)
Standardowy hałas trybu pracy: ładowanie dysku optycznego	4,5 B / 28 dB (A) (osoby w pobliżu)	4,5 B / 28 dB (A) (osoby w pobliżu)
Standardowy hałas trybu pracy: ładowanie dysku twardego	3,5 B / 19 dB (A) (osoby w pobliżu)	3,5 B / 19 dB (A) (osoby w pobliżu)
Standardowy poziom hałasu	Zgodnie z wymogami ISO 7779:2010, ECMA-74	Zgodnie z wymogami ISO 7779:2010, ECMA-74
Wymiary / waga / informacje środowiskowe		
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	176 x 500 x 433 mm	
	6,9 x 19.7 x 17,1 "	
Pozycja robocza	Pionowo / poziomo	

Wymiary / waga / informacje środowiskowe

Waga	ok. 18 kg
Waga (lbs)	ok. 39,67 lbs
Uwagi dotyczące wagi	Rzeczywista waga może być różna w zależności od konfiguracji
Temperatura otoczenia podczas pracy	10 - 35 °C
Wilgotność względna podczas pracy	5 - 85 % (wilgotność względna)

Zgodność z przepisami

Produkt	CELSIUS M770	CELSIUS M770power
Model	CM17	
Niemcy	GS w zależności od konfiguracji	
Europa	CE	
Stany Zjednoczone/Kanada	FCC, klasa B cCSAus	
Globalne	Dyrektywa RoHS (UE i Chiny) Systemy operacyjne Microsoft (HCT / wejście HCL / WHQL) WEEE (odpady elektryczne i elektroniczne) Zgodność z ENERGY STAR® 7.0	
Chiny	CCC (w zależności od konfiguracji) Moduł TPM 2.0 dla Chin (opcjonalnie)	
Uwagi dotyczące zgodności	Nazwa produktu może być poprzedzona przyrostkami	
Łącze do zgodności	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates	

Dodatkowe oprogramowanie

Oprogramowanie dodatkowe (wstępnie zainstalowane)	Ochrona stanowiska pracy (rozwiązanie bezpiecznego uwierzytelniania) McAfee® LiveSafe™ (zapewnia nagradzaną ochronę antywirusową komputera i nie tylko; wstępnie zainstalowana 30-dniowa wersja próbna) Microsoft Office (30-dniowy okres próbny dla nowych klientów pakietu Microsoft® Office 365; kup pakiet Microsoft Office)
Oprogramowanie dodatkowe (opcjonalne)	Dysk DVD odzyskiwania systemu Windows® DVD Sterowniki i narzędzia (DUDVD) CyberLink PowerDVD (oprogramowanie do odtwarzania płyt BD z obsługą Blu-ray Disc™) CyberLink Power DVD (oprogramowanie do odtwarzania płyt DVD) Nero Essentials XL

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenia fizyczne	Obsługa blokady Kensington Ucho kłódki Przełącznik włamań Zintegrowany zamek szafki (opcja)	Obsługa blokady Kensington Ucho kłódki Przełącznik włamań Zintegrowany zamek szafki (opcja)
System BIOS i bezpieczeństwo	Wbudowane zabezpieczenie (TPM 2.0) Ochrona antywirusowa sektora rozruchu Opcja ochrony przed zapisem w pamięci EPROM Kontrola wszystkich interfejsów USB Możliwość osobnego wyłączenia zewnętrznych portów USB Kontrola interfejsów zewnętrznych	Wbudowane zabezpieczenie (TPM 2.0) Ochrona antywirusowa sektora rozruchu Opcja ochrony przed zapisem w pamięci EPROM Kontrola wszystkich interfejsów USB Możliwość osobnego wyłączenia zewnętrznych portów USB Kontrola interfejsów zewnętrznych
Bezpieczeństwo użytkownika	Hasło użytkownika i administratora w BIOS Hasło dysku twardego Ochrona dostępu poprzez zewnętrzny czytnik SmartCard (opcja) Ochrona dostępu poprzez wewnętrzny czytnik SmartCard (opcja) Ochrona stanowiska pracy (rozwiązanie bezpiecznego uwierzytelniania)	Hasło użytkownika i administratora w BIOS Hasło dysku twardego Ochrona dostępu poprzez zewnętrzny czytnik SmartCard (opcja) Ochrona dostępu poprzez wewnętrzny czytnik SmartCard (opcja) Ochrona stanowiska pracy (rozwiązanie bezpiecznego uwierzytelniania)
Wbudowane narzędzia dostępne w miejscu pracy	Automatyczna aktualizacja systemu BIOS za pośrednictwem serwera Fujitsu Automatyczna aktualizacja systemu BIOS za pośrednictwem serwera klienta (opcjonalnie) Łatwa ochrona komputera (opcjonalnie)	Automatyczna aktualizacja systemu BIOS za pośrednictwem serwera Fujitsu Automatyczna aktualizacja systemu BIOS za pośrednictwem serwera klienta (opcjonalnie) Łatwa ochrona komputera (opcjonalnie)

Możliwości zarządzania		
Technologia zarządzania	Zarządzanie sterownikami DeskUpdate iAMT 11.6 (w zależności od procesora) Kod rozruchu PXE 2.1 Wybudzenie z S5 (tryb wyłączenia) Przełącznik włamań (opcjonalne) WoL (Wake on LAN)	
Obsługiwane oprogramowanie	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management	
Komponenty DeskView	Zarządzanie systemami Zarządzanie BIOS Zarządzanie sterownikami Zarządzanie zabezpieczeniami Zarządzanie alarmami	
Obsługiwane standardy	WMI (Windows Management Instrumentation) PXE (Preboot Execution Environment) DMI (Desktop Management Interface) SMBIOS (System Management BIOS) WBEM (Web Based Enterprise Management) CIM (Common Information Model)	
Łącze zarządzania	http://www.fujitsu.com/fts/manageability	
Różne		
	Możliwość montażu w stelażu (4U)	Możliwość montażu w stelażu (4U)
Dostępność części zapasowych	5 lat	5 lat
Dane paczki		
Uwagi dotyczące opakowania	wydrukowane dokumenty dla użytkownika zostały wybielone bez użycia chloru	wydrukowane dokumenty dla użytkownika zostały wybielone bez użycia chloru
Okres gwarancji	3 lata (w zależności od kraju)	
Rodzaj gwarancji	Serwis typu Bring-in / serwis u klienta (w przypadku krajów należących do regionu EMEIA; w przypadku pozostałych krajów zależnie od lokalnych przepisów)	
Zalecany plan serwisowy	9x5, czas reakcji u klienta: Następny dzień roboczy	
Dostępność części zapasowych	5 lat od zakończenia cyklu eksploatacyjnego produktu	

Zalecane akcesoria

Monitor B24W-7 LED		Ergonomiczny monitor FUJITSU B24W-7 LED zapewnia wygodę podczas intensywnej pracy biurowej. Ten niezawodny monitor jest niezwykle funkcjonalny oraz wyposażony w funkcje oszczędzania energii. Dzięki niemu przyspieszysz pracę i obniżysz rachunki za prąd. Technologia szerokiego kąta widzenia, wszechstronne opcje łączności i łatwe zarządzanie sprawiają, że monitor FUJITSU B24W-7 LED pomoże Ci zwiększyć wydajność.	Order code: S26361-K1497-V141
			Order code: S26381-K438-L100
			Order code: S26381-K459-L100

In addition to Fujitsu CELSIUS M770, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu CELSIUS M770, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
http://ts.fujitsu.com

CONTACT

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: www.fujitsu.com/[country]
2021-11-14 CE-EN